

令和8年度半導体関連展示会への出展企業の募集について

1 出展を募集する展示会

(1) SEMICON Taiwan 2026

会 期 令和8年9月2日（水）から4日（金）まで
会 場 台北南港展覽館
募集企業数 県内企業4社
参加申込期間 令和8年5月1日（金）から5月29日（金）午後5時まで
補助の内容 小間費用
各社1名分の旅費
(渡航費用、宿泊費、空港とホテル間の専用車での送迎)

(2) 九州半導体産業展

会 期 令和8年9月30日（水）から10月1日（木）まで
会 場 マリンメッセ福岡
募集企業数 4社程度
参加申込期間 令和8年5月1日（金）から6月30日（火）午後5時まで
補助の内容 小間費用

(3) SEMICON Japan 2026

会 期 令和8年12月9日（水）～11日（金）
会 場 東京ビッグサイト
募集企業数 4社程度
参加申込期間 令和8年5月1日（金）から7月31日（金）午後5時まで
補助の内容 小間費用

2 出展における詳細

(1) 共通事項

① 展示スペース

ア) 1社あたり展示台とパネルを各1つ準備します。社名版等の装飾・電気工事等も県等にて対応します（特殊工事を除く）。

※ 参考 昨年度、出展した展示会での1社あたりの展示台の大きさ

SEMICON Taiwan2025 W 1500mm×D 750mm×H 1000mm

第2回九州半導体産業展 W 990mm ×D 700mm×H 770mm

SEMICON Japan2025 W 990mm ×D 990mm×H 1,020mm

イ) 小間スペース（予定）

SEMICON Taiwan2026 4小間、36m²（1小間3m×3m）

第3回九州半導体産業展	3小間、27m ² （1小間3m×3m）
SEMICON Japan2026	3小間、27m ² （1小間3m×3m）

② 費用

小間料については、県が負担するため出展企業の費用負担はありません。

③ 出展要件

- ア) 展示会期間中（前日の搬入から終了後の撤去までを含む）は、来場者からの質問、製品説明、商談等に対応できる担当者を常時1名以上配置してください。
- イ) 展示会終了後、事務局が指定する期限までに「出展結果アンケート」を提出してください。また、事業の効果測定のため令和8年度末時点での商談成立、継続状況について調査させていただきますので、御協力をお願いします。

④ 出展者の選定

出展企業数は4社を予定しており、申込み多数の場合は、御提出いただいた申込書に基づいて、出展者を選定させていただきます。

(2) SEMICON Taiwan 2026 について

- ① 出展者の旅費（航空券・宿泊料）については、1社から2名以上が参加する場合は1名分を県で負担する予定です。その他の参加者については、出展企業の費用負担となります。
- ② 旅費の補助対象となる各社1名分の旅券申込については、出展決定後に指定する旅行会社へお申し込みください。
※ 旅費の補助対象外の参加者につきましては、各社にて旅券申込を行ってください。
- ③ 展示品の配送料については、集荷倉庫（東京都）から会場（台湾）までの配送（海上輸送）に限り負担できる可能性があります。輸送量に上限があるため詳細は後日案内いたします。
- ④ その他、自社で手配する追加の備品費用、参加者の人件費等は出展企業にて負担してください。
- ⑤ 通訳は1社につき1名を、県が費用負担して配置する予定です。
- ⑥ 海外旅行保険への加入やポケット Wi-Fi のレンタル料金につきましては、各社にてご負担ください。（渡航中の荷物の盗難や紛失、事件や事故には各社でご対応ください。）
- ⑦ 旅券申込時にパスポートが必要となります。事前の取得とパスポートの有効期限満了日の確認をお願いします。

(3) 第3回九州半導体産業展及び SEMICON Japan2026 について

- ① 自社で手配する展示物の準備、搬入、設営、追加の備品費用及び参加者の旅費等は出展企業にて負担してください。
- ② 展示物の輸送に関しては、主催者側で JITBOX チャーター便とヤマト輸送宅急便を用意しております。詳細については、後日ご案内いたします。
※ 参考：JITBOX チャーター便 W 1040mm×D 1040mm×H 1700mm 最大積載 500kg

ヤマト輸送宅急便 段ボール 10 個未満

- ③ 展示物等の搬入出のための館内への車両の乗り入れには、車両証が必要となります。会場近隣のコインパーキングをご利用いただく場合もありますので、ご了承ください。詳細については、後日ご案内いたします。

3 スケジュール

- (1) 令和8年5月 1日（金） 募集開始
- (2) 令和8年5月29日（金） SEMICON Taiwan2026 申込〆切
- (3) 令和8年6月上旬 出展に関する通知発送(SEMICON Taiwan2026)
- (4) 令和8年6月30日（火） 第3回九州半導体産業展申込〆切
- (5) 令和8年7月上旬 出展に関する通知発送(第3回九州半導体産業展)
- (6) 令和8年7月31日（金） SEMICON Japan2026 申込〆切
- (7) 令和8年8月上旬 出展に関する通知発送(SEMICON Japan2026)

4 申込書について

(1) 提出期限

- ① SEMICON Taiwan2026 令和8年5月1日（金）から5月29日（金）午後5時まで
- ② 第3回九州半導体産業展 令和8年5月1日（金）から6月30日（火）午後5時まで
- ③ SEMICON Japan2026 令和8年5月1日（金）から7月31日（金）午後5時まで

(2) 提出資料

- ① 申込書（展示予定品のサイズが分かる写真又は図面等を添付してください。）
- ② 企業パンフレット（製品パンフレット）

(3) 提出先（電子メールで提出してください）

宮崎県商工観光労働部企業振興課 先端技術産業推進室
代表メールアドレス（sentangijutsu@pref.miyazaki.lg.jp）

担当 川野・豊岡

（川野）SEMICON Taiwan

（豊岡）九州半導体産業展・SEMICON Japan

(4) 選定結果について

申込書の記載内容を基に選定のうえ、後日通知します。

宮崎県商工観光労働部企業振興課

先端技術産業推進室

担当：川野、豊岡

TEL：0985-26-7101

Mail：sentangijutsu@pref.miyazaki.lg.jp